

中国集成电路封测行业现状深度研究与投资前景 分析报告（2023-2030年）

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《中国集成电路封测行业现状深度研究与投资前景分析报告（2023-2030年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202307/640416.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

一、行业主管部门及行业监管体制

集成电路封测行业的主管部门是中华人民共和国工业和信息化部，其主要职责包括提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级；制定并组织实施相关行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。

集成电路封测行业的自律组织主要为中国半导体行业协会，该协会为半导体行业进行引导并提供相关服务，具体包括贯彻落实政府半导体相关产业政策，向主管部门提出行业发展的经济、技术和装备政策的咨询意见和建议；组织并开展经济技术学术交流、国际交流合作；制（修）订相关行业标准、国家标准及推荐标准；及时向会员单位和政府主管部门提供行业情况调查、市场发展趋势、经济运行预测等信息等。

集成电路行业的监管体制是在国家产业宏观调控下的市场调节，同时主管部门制定相关产业规划进行宏观调控；行业协会对行业内企业进行自律规范管理；企业则面向市场并自主承担市场和经营风险。

二、行业主要法律法规政策

集成电路产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，也是实现中国制造的重要技术和产业支撑，其发展程度影响着国家社会信息化进程，目前已上升为国家战略。

近年来，针对集成电路及先进封装测试行业，国家及地方政府从财政、税收、投融资、知识产权、技术、人才等多个方面推出了一系列鼓励和利好政策，为行业的健康发展提供了良好的制度和政策保障，同时也为业内企业创造了良好的经营环境。

集成电路行业相关法律法规及政策	发布时间	发布部门	政策名称	重点内容
	2021年12月	国务院	《“十四五”数字经济发展规划》	瞄准传感器、量子信息、网络通信、集成电路等战略性前瞻性领域，提高数字技术基础研发能力；提升产业链关键环节竞争力，完善5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系。
	2021年3月	第十三届全国人大第四次会议		

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	2020年7月	国务院	加强原创性引领性科技攻关，制定实施战略性科学计划和科学工程。瞄准人工智能、量子信息、集成电路等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目；培育先进制造业集群，推动集成电路等产业创新发展。
--	---------	-----	---

《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》			进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施，
------------------------------	--	--	---

针对“先进测试企业”涉及多项政策。 2016年7月 中共中央、国务院
《国家信息化发展战略纲要》 制定国家信息领域核心技术设备发展战略纲要，以体系化思维弥补单点弱势，打造国际先进、安全可控的核心技术体系，带动集成电路、基础软件、核心元器件等薄弱环节实现根本性突破。 2021年3月
发改委、工信部、财政部、海关总署、税务总局 《关于做好享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》 为做好享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作，公布了有关程序、享受税收优惠政策的企业条件和项目标准。 2018年11月 国家统计局 《战略性新兴产业分类（2018）》
将“集成电路的制造”纳为战略新兴产业。 2018年3月 发改委、工信部、财政部、税务总局
《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》 对于满足要求的集成电路生产企业实行税收优惠减免政策，符合条件的集成电路生产企业可享受前五年免征企业所得税，第六年至第十年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止的优惠政策。
资料来源：观研天下整理

集成电路封测行业相关法律法规及政策 发布时间 发布部门 政策名称 重点内容 2021年4月
工信部、发改委、财政部、税务总局
《国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业条件（2021年本）》
对符合条件的封装、测试企业进行所得税优惠。 2021年3月 财政部、海关总署、税务总局
《关于支持集成电路产业和软件产业发展进税收政策的通知》 对符合条件的先进封装企业测试企业，免征进口关税；符合条件的承建集成电路重大项目的企业进口新设备，对未缴纳税款提供海关认可的税款担保，可六年内分期缴纳进口环节增值税。 2019年10月 发改委
《产业结构调整指导目录（2019年本）》 鼓励类产业中包括球栅阵列封装（BGA）、插针网格阵列封装（PGA）、芯片规模封装（CSP）、多芯片封装（MCM）、栅格阵列封装（LGA）、系统级封装（SiP）、倒装封装（FC）、晶圆级封装（WLP）、传感器封装（MEMS）等先进封装与测试。 2017年1月 发改委
《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版） 重点支持电子核心产业，包括集成电路芯片封装，采用SiP、MCP、MCM、CSP、WLP、BGA、FlipChip（倒装封装）、TSV等技术的集成电路封装。 2018年3月 安徽省政府办公厅
《关于加快集成电路产业发展的意见》 引进建设封装测试生产线，与8英寸或12英寸晶圆制造项目配套发展；鼓励发展晶圆级芯片尺寸封装、硅通孔、系统级封装等先进技术，支持封装工艺技术升级和产能扩充，提高测试技术水平和产业规模。 2018年2月
安徽省政府办公厅 《安徽省半导体产业发展规划（2018-2021年）》 提升封装测试业层次。大力发展凸块（Bumping）、倒装（FlipChip）、晶圆级封装（WL-CSP）、硅通孔（TSV）等先进封装技术，支持建设先进封装测试生产线和封装测试技术研发中心。鼓励封装测试企业与设计企业、制造企业间的业务整合或并购，探索新兴产业业态和创新产品。建设封装测试产业技术平台，加强科研院所、封装测试代工企业、芯片设计企业的合作。

2020年5月 合肥市人民政府办公室 《合肥市数字经济发展规划（2020-2025年）》 以显示驱动、智能家电、汽车电子、功率集成电路、存储器等芯片为切入点，通过应用牵引搭建产业合作平台、公共服务平台，瞄准先进工艺，积极联合行业领军企业建设高水平集成电路芯片生产线和先进封装测试生产线。

资料来源：观研天下整理（WWTQ）

注：上述信息仅供参考，具体内容请以报告正文为准。

观研报告网发布的《中国集成电路封测行业现状深度研究与投资前景分析报告（2023-2030年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

【目录大纲】

第一章 2019-2023年中国集成电路封测行业发展概述

第一节 集成电路封测行业发展情况概述

- 一、集成电路封测行业相关定义
- 二、集成电路封测特点分析
- 三、集成电路封测行业基本情况介绍
- 四、集成电路封测行业经营模式
 - 1、生产模式
 - 2、采购模式
 - 3、销售/服务模式

五、集成电路封测行业需求主体分析

第二节 中国集成电路封测行业生命周期分析

一、集成电路封测行业生命周期理论概述

二、集成电路封测行业所属的生命周期分析

第三节集成电路封测行业经济指标分析

一、集成电路封测行业的赢利性分析

二、集成电路封测行业的经济周期分析

三、集成电路封测行业附加值的提升空间分析

第二章 2019-2023年全球集成电路封测行业市场发展现状分析

第一节全球集成电路封测行业发展历程回顾

第二节全球集成电路封测行业市场规模与区域分布情况

第三节亚洲集成电路封测行业地区市场分析

一、亚洲集成电路封测行业市场现状分析

二、亚洲集成电路封测行业市场规模与市场需求分析

三、亚洲集成电路封测行业市场前景分析

第四节北美集成电路封测行业地区市场分析

一、北美集成电路封测行业市场现状分析

二、北美集成电路封测行业市场规模与市场需求分析

三、北美集成电路封测行业市场前景分析

第五节欧洲集成电路封测行业地区市场分析

一、欧洲集成电路封测行业市场现状分析

二、欧洲集成电路封测行业市场规模与市场需求分析

三、欧洲集成电路封测行业市场前景分析

第六节 2023-2030年世界集成电路封测行业分布走势预测

第七节 2023-2030年全球集成电路封测行业市场规模预测

第三章 中国集成电路封测行业产业发展环境分析

第一节我国宏观经济环境分析

第二节我国宏观经济环境对集成电路封测行业的影响分析

第三节中国集成电路封测行业政策环境分析

一、行业监管体制现状

二、行业主要政策法规

三、主要行业标准

第四节政策环境对集成电路封测行业的影响分析

第五节中国集成电路封测行业产业社会环境分析

第四章 中国集成电路封测行业运行情况

第一节中国集成电路封测行业发展状况情况介绍

一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

三、行业发展特点分析

第二节中国集成电路封测行业市场规模分析

一、影响中国集成电路封测行业市场规模的因素

二、中国集成电路封测行业市场规模

三、中国集成电路封测行业市场规模解析

第三节中国集成电路封测行业供应情况分析

一、中国集成电路封测行业供应规模

二、中国集成电路封测行业供应特点

第四节中国集成电路封测行业需求情况分析

一、中国集成电路封测行业需求规模

二、中国集成电路封测行业需求特点

第五节中国集成电路封测行业供需平衡分析

第五章 中国集成电路封测行业产业链和细分市场分析

第一节中国集成电路封测行业产业链综述

一、产业链模型原理介绍

二、产业链运行机制

三、集成电路封测行业产业链图解

第二节中国集成电路封测行业产业链环节分析

一、上游产业发展现状

二、上游产业对集成电路封测行业的影响分析

三、下游产业发展现状

四、下游产业对集成电路封测行业的影响分析

第三节我国集成电路封测行业细分市场分析

一、细分市场一

二、细分市场二

第六章 2019-2023年中国集成电路封测行业市场竞争分析

第一节中国集成电路封测行业竞争现状分析

一、中国集成电路封测行业竞争格局分析

二、中国集成电路封测行业主要品牌分析

第二节中国集成电路封测行业集中度分析

一、中国集成电路封测行业市场集中度影响因素分析

二、中国集成电路封测行业市场集中度分析

第三节中国集成电路封测行业竞争特征分析

一、企业区域分布特征

二、企业规模分布特征

三、企业所有制分布特征

第七章 2019-2023年中国集成电路封测行业模型分析

第一节中国集成电路封测行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、波特五力模型原理

二、供应商议价能力

三、购买者议价能力

四、新进入者威胁

五、替代品威胁

六、同业竞争程度

七、波特五力模型分析结论

第二节中国集成电路封测行业SWOT分析

一、SOWT模型概述

二、行业优势分析

三、行业劣势

四、行业机会

五、行业威胁

六、中国集成电路封测行业SWOT分析结论

第三节中国集成电路封测行业竞争环境分析（PEST）

一、PEST模型概述

二、政策因素

三、经济因素

四、社会因素

五、技术因素

六、PEST模型分析结论

第八章 2019-2023年中国集成电路封测行业需求特点与动态分析

第一节中国集成电路封测行业市场动态情况

第二节中国集成电路封测行业消费市场特点分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节集成电路封测行业成本结构分析

第四节集成电路封测行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、其他因素

第五节中国集成电路封测行业价格现状分析

第六节中国集成电路封测行业平均价格走势预测

一、中国集成电路封测行业平均价格趋势分析

二、中国集成电路封测行业平均价格变动的影响因素

第九章 中国集成电路封测行业所属行业运行数据监测

第一节中国集成电路封测行业所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节中国集成电路封测行业所属行业产销与费用分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节中国集成电路封测行业所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第十章 2019-2023年中国集成电路封测行业区域市场现状分析

第一节中国集成电路封测行业区域市场规模分析

一、影响集成电路封测行业区域市场分布的因素

二、中国集成电路封测行业区域市场分布

第二节中国华东地区集成电路封测行业市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区集成电路封测行业市场分析

- (1) 华东地区集成电路封测行业市场规模
- (2) 华南地区集成电路封测行业市场现状
- (3) 华东地区集成电路封测行业市场规模预测

第三节华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区集成电路封测行业市场分析

- (1) 华中地区集成电路封测行业市场规模
- (2) 华中地区集成电路封测行业市场现状
- (3) 华中地区集成电路封测行业市场规模预测

第四节华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区集成电路封测行业市场分析

- (1) 华南地区集成电路封测行业市场规模
- (2) 华南地区集成电路封测行业市场现状
- (3) 华南地区集成电路封测行业市场规模预测

第五节华北地区集成电路封测行业市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区经济环境分析

三、华北地区集成电路封测行业市场分析

- (1) 华北地区集成电路封测行业市场规模
- (2) 华北地区集成电路封测行业市场现状
- (3) 华北地区集成电路封测行业市场规模预测

第六节东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区经济环境分析

三、东北地区集成电路封测行业市场分析

- (1) 东北地区集成电路封测行业市场规模
- (2) 东北地区集成电路封测行业市场现状
- (3) 东北地区集成电路封测行业市场规模预测

第七节西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区经济环境分析

三、西南地区集成电路封测行业市场分析

- (1) 西南地区集成电路封测行业市场规模
- (2) 西南地区集成电路封测行业市场现状
- (3) 西南地区集成电路封测行业市场规模预测

第八节西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区经济环境分析

三、西北地区集成电路封测行业市场分析

- (1) 西北地区集成电路封测行业市场规模
- (2) 西北地区集成电路封测行业市场现状
- (3) 西北地区集成电路封测行业市场规模预测

第十一章 集成电路封测行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第六节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第七节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第八节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第九节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第十节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第十二章 2023-2030年中国集成电路封测行业发展前景分析与预测

第一节中国集成电路封测行业未来发展前景分析

- 一、集成电路封测行业国内投资环境分析
- 二、中国集成电路封测行业市场机会分析
- 三、中国集成电路封测行业投资增速预测

第二节中国集成电路封测行业未来发展趋势预测

第三节中国集成电路封测行业规模发展预测

- 一、中国集成电路封测行业市场规模预测
- 二、中国集成电路封测行业市场规模增速预测
- 三、中国集成电路封测行业产值规模预测
- 四、中国集成电路封测行业产值增速预测
- 五、中国集成电路封测行业供需情况预测

第四节中国集成电路封测行业盈利走势预测

第十三章 2023-2030年中国集成电路封测行业进入壁垒与投资风险分析

第一节中国集成电路封测行业进入壁垒分析

- 一、集成电路封测行业资金壁垒分析
- 二、集成电路封测行业技术壁垒分析
- 三、集成电路封测行业人才壁垒分析
- 四、集成电路封测行业品牌壁垒分析
- 五、集成电路封测行业其他壁垒分析

第二节集成电路封测行业风险分析

- 一、集成电路封测行业宏观环境风险
- 二、集成电路封测行业技术风险
- 三、集成电路封测行业竞争风险
- 四、集成电路封测行业其他风险

第三节中国集成电路封测行业存在的问题

第四节中国集成电路封测行业解决问题的策略分析

第十四章 2023-2030年中国集成电路封测行业研究结论及投资建议

第一节观研天下中国集成电路封测行业研究综述

- 一、行业投资价值
- 二、行业风险评估

第二节中国集成电路封测行业进入策略分析

- 一、行业目标客户群体

二、细分市场选择

三、区域市场的选择

第三节 集成电路封测行业营销策略分析

一、集成电路封测行业产品策略

二、集成电路封测行业定价策略

三、集成电路封测行业渠道策略

四、集成电路封测行业促销策略

第四节观研天下分析师投资建议

详细请访问：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202307/640416.html>